PAT-NO: JP403239469A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03239469 A

TITLE: GRINDING DEVICE

PUBN-DATE: October 25, 1991

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

YOSHIOKA, NOBUHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD

N/A

APPL-NO: JP02035514

APPL-DATE: February 16, 1990

INT-CL (IPC): B24B049/12, B24B053/00

## ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent any working failure such as seizure or binding between a stone base material and a workpiece form occurring by photographing a grinding wheel surface state with an image processing camera after removing a working

fluid, performing a job for image processing, while judging whether it is a specified wheel surface or not, and installing a device which detects a wear-out state of abrasive grains during operation.

CONSTITUTION: A working fluid is removed by a working fluid removing means 9 on the <u>surface of a grinding</u> wheel 8 installed in a wheel cover 1 on a grinding machine. Next, a surface state of the wheel 8 is photographed by an image processing <u>camera</u> 3, an image is processed, and a fact that whether <u>abrasive</u> <u>grains</u> are worn out or not is detected, thus dressing takes place according to the condition. In consequence, any working failure is can be brought to nothing.

COPYRIGHT: (C) 1991, JPO& Japio

## ⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-239469

@Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)10月25日

B 24 B 49/12 53/00 7908-3C A 7234-3C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

の発明の名称 研削加工装置

②特 願 平2-35514

②出 願 平2(1990)2月16日

⑩発 明 者 吉 岡 伸 宏 大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内

⑪出 願 人 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048番地

個代 理 人 弁理士 高山 道夫 外1名

#### 明細書

1. 発明の名称

研削加工装置

2. 特許請求の範囲

加工機上低石カバー内に設けた低石表面上の加工液除去手段により加工液を除去した後、画像処理用カメラにて低石表面状態を損像して、画像処理により所定の低石面かどうかを判断し、低粒の臨耗状態を加工中に検出しうる装置を備えたことを特徴とした研削加工装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は金属やセラミックスなどの平面を加工する研削加工装置に関する。

(従来の技術)

ディヤモンド、あるいはCBNなどの低粒を使用した低石において、研削加工を長期的に続けてゆくと、第4図に示すように、当初は(a)の状態であったものが、次第に(b)に示すように低粒(8a)の先端部が磨耗して切れ味が悪くなる

と共に、さらには砥石母地面(8b)との接触により、被削材との焼き付きが生じる。 前記のような現象は砥粒(8a)の自生作用がほとんどない ノタルボンド砥石において顕著に見られる。

- 一般に研削加工状態を判断するには、
- ① 熟練技能者が研削音、機械援動などで判断する。
- ② 研削抵抗、主軸負荷抵抗で判断する。
- ③ AEセンサで幇断する。

等の方法が用いられている。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記②③による方法は加工条件、 被削材質が変化した場合、しきい値を設定するた めの膨大なデータベースが必要となり、あまり効 率的な判断方法とは含えない。

また、①による方法は設備の自動化、無人化を 考えた場合、通切ではない。

・研制加工状態を判断するには砥石面状態を直接 的に観察するのが有効だと思われるが、加工中に 砥石面状態を観察するのは困難であり、加工を中 断して低石の回転を止めてからでしか観察できな いという運動がある。

本発明は上記のことに鑑み提案されたもので、 その目的とするところは、加工不良をなくし、良 好な研削状態が持続できる研削加工装置を提供す ることにある。

#### (課題を解決するための手段)

本発明は上記目的を達成するために、加工機上低石カバー内に設けた低石表面上の加工液除去手段により加工液を除去した後、画像処理用カメラにて低石表面状態を掃像して、画像処理により所定の砥石面かどうかを判断し、砥粒の磨耗状態を加工中に検出しうる装置を備えたことを特徴としている。

#### (作用)

上記のように構成し、「TVカメラにより、加 工中の低石表面状態を提像し、それを画像処理し、 低粒の摩耗が生じているか否かを検出し、その状態に応じてドレッシングをするようにして加工不 良をなくするようにしている。

研制液飛散除去用のエアーノズル(9)、(10) が2本設けられてあり、一方のエアーノズル( 9)は低石表面の研削液除去用、他方のエアーノ ズル(10)はカメラカバー(2)の水清除去用と し、それぞれの部材に先端が向けられている。

なお、本実施例では砥石 (8) の材質として、 消耗が少なく、母地に気孔が少ないため画像処理 を行うに適していると思われるメタルボンド砥石 を使用しており、図中 (8 a) は砥粒を示す。

しかして、画像処理装置、照明光源、CRTは加工機と別に設けられており、「TVカメラ(3)部分とはカメラケーブル(11)および光ファイバーケーブル(7)で接続されている。

西像処理装置の構成は第2図に示すようなもの である。

本発明は以上のような装置構成よりなり、その 処理フローは第3回に示す。

まず、加工に先立ってITVカメラ(3)が固 定されている上下動ユニット(4)を調整し、砥 石(8)の表面の画像が鮮明に見えるようにして

#### (実施例)

第1図は本発明を平面研削盤に適用した例である。しかして、この実施例では、砥石中心軸垂直上方の砥石カバー(1)に、カメラカバー(2)を介しITVカメラ(3)が上下摺動可能な上下動ユニット(4)と共に取り付けられており、このITVカメラ(3)の周囲はプラスチック製の前記カメラカバー(2)で覆われている。ITVカメラ(3)はマクロレンズ(5)、CCD(6)、および照明装置より成っている。

この場合、マクロレンズ(5)は砥粒磨耗検知を行うに十分な倍率を持ち、照明装置は光ファイバーケーブル(7)からの照明光をマクロレンズ(5)内より被検物に照射する落射照明方式としている。また、CCD(6)は512×512の産素数を持つ。照明の光源はストロボ光とし、極めて短時間で発光するため、回転している低石(8)であってもその裏面像を静止画像として取り込めるようにしている。

また、「TVカメラ (3) の砥石回転逆方向に

おく。この場合、オートフォーカス機構を有した もので自動的に行ってもよいが、装置が大型化し てしまうこと、およびメタルボンド砥石であるた め、砥石消耗量が小さく、レンズの魚点深度内に 消耗量が収まるという理由で本実施例では採用し ていない。

次に、加工を開始し、ある一定時間が経過した 後に砥石面状態の検出をスタートさせる。

第3図の処理フローのように、先ずステップ
(a)で示すように、エアーノズル(9)(10)
で砥石(8)の表面とカメラカバー(2)に付着
した加工液を飛散除去した後、ステップ b におい
てストロボ光により低石表面を優で、許止音像
として取り込む、この際、ステップ(c)におい
て、低(8)の変質は号にし、さらにその信
号をA/D変換して256階調の離散数値データ
として、計算機メモリ内にはよって違次データを明、
暗の2種類のデータとして二値化する。

## 持開平3-239469(3)

低均度耗部はほぼ平坦になっているため、上方 からの落射照明に対し、そのまま光を反射するの で二値化を行った際には明部データとして認識さ れていることになる。従って、全面業の内、明部 データがいくつあるかを計数することで、ステッ プ(d)において低粒磨耗部の検出が可能となる。

そして、ステップ(e)において、明部データ の数で砥粒の異常磨耗が生じているかどうかの判 定を行い、異常贈耗発生と判定した場合には、ス テップ(「)に進み、加工停止信号を出力し、加 工機の送りを停止させるなどの制御を行う。

なお、この場合誤った判定をしないように本実 権例では、画像を3回取り込んだ平均値をとって いる.

加工を停止させた場合には、ステップ(g)に おいて、砥石(8)のドレッシングを行って切れ 味を回復させ、位置決め補正を行った後に、ステ ップ(h)で示すように、加工を再開する。

なお、異常贈耗発生と判断しなかった場合は磨 耗部分の大きさに応じて、磨耗が多い場合は短く

と被削材との焼き付きなどの加工不良が発生し ない。

- (2) 加工を中断することなく砥石面状態が認識で きるので、結果的には加工効率の向上につなが 3.
- (3) 状態判定用のしきい値を設定するために膨大 なデータベースを持つ必要がなく、簡便である。 等の効果を有する。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明を平面研削盤に適用した実施例、 第2図は画像処理部の装置構成例、第3図は本発 明の処理フローチャートの説明、第4図は低石表 面の模式図で、(a)は平常状態、(b)は磨耗状態を示 t.

というように次のサンプリング周期の設定を変え るような操作を行う。

また、異常磨耗かどうかの判断方法は予め、使 用低石の粒度、集中度のデータを入力しておくこ とにより、画像上での平均低粒面積が算出される ため、鹿蚝面積が低粒面積の何割を占めれば異常 とするかという値(割合)さえ入力すれば良いよ うにしている。

本発明は上記のような一連の処理をある周期ご とに繰り返して行うことにより、焼き付きなどの 加工不良を事前に防ぐことができるようにしてい **3.** 

#### (発明の効果)

以上のように、本発明によれば、加工機上砥石 カバー内に設けた砥石表面上の加工液除去手段に より加工液を除去した後、画像処理用カメラにて 砥石表面状態を摄像して、画像処理により所定の 砥石面かどうかを判断し、砥粒の磨耗状態を加工 中に検出しうる装置を備えたから、

(1) 砥粒の磨耗状態が検知できるため、砥石母地

5 . . . . . マクロレンズ

6 · · · · C C D

1・・・・光ファイバケーブル

8 . . . . . 既石

8a・・・・低粒

9、10・・・エアーノズル

11・・・・カメラケーブル

松下電工株式会社 特許出職人 道 代理人 弁理士



(ほか1名)

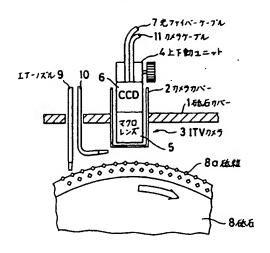
1・・・・・低石カバー

2 ・・・・カメラカバー

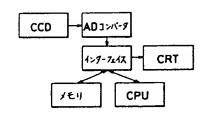
3 · · · · · 1 T V カメラ

4・・・・上下動ユニット

第1図



第 2 図



手統補正書 8 29 通 平成2年<del>6</del>月<del>19</del>日

特許庁長官 吉 田 文 毅 殿

1. 事件の表示

平成2年 特許願 第35514号

2. 発明の名称

研削加工装置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出顧人

名称 (583) 松 下 電 工 株 式 会 社

4. 代理人 〒151

住所 東京都渋谷区笹塚2丁目4番1号:

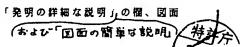
パールハイツ笹塚704号

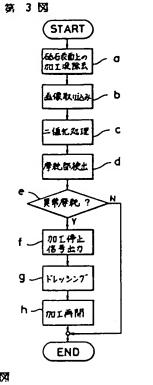
電話(03)377-9297番

氏名 (8125)弁理士 高 山 道 夫

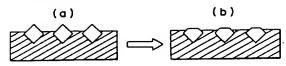
5. 補正の対象

明細書の「特許請求の範囲」および





第 4 図



- 6. 補正の内容
- (i) 明細書の「特許請求の範囲」を別紙のよう に訂正する。
- (2) 同書第1頁第19行目、

同書第3頁第12行目、第18行目、

同書第4頁第11行目、

同書第7頁第1行目、第6行目、第8行目、 第9行目、第19行目、第20行目、

同書第8頁第3行目、第6行目、第18行目、 第20行目、および、

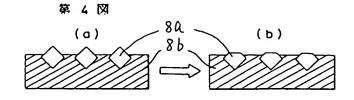
同書第9頁第13行目の「磨耗」を「摩耗」 に訂正する。

- (3) 同書第1頁第12行目の「セラミックスなど の平面を」を「セラミックスなどを」に訂正 する。
- (4) 別紙のように第4図(a)、(b)を訂正 する。



### 2. 特許請求の範囲

加工機上低石カバー内に設けた低石表面上の 加工液除去手段により加工液を除去した後、 画像処理用カメラにて低石表面状態を撥像し て、画像処理により所定の低石面かどうかを 判断し、砥粒の<u>摩耗</u>状態を加工中に検出しう る装置を備えたことを特徴とした研削加工装 置。



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

EADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: \_\_\_\_

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.